

各 位

2015年7月1日  
SPP テクノロジーズ株式会社  
〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目3番2号  
(経団連会館15階)  
TEL: 03-3217-2819  
<http://www.spp-technologies.co.jp/>

## 新会社設立および事業譲り受けに関するお知らせ

SPPテクノロジーズ株式会社(東京都千代田区 社長:速水利泰)は、米国に100%出資の新会社 SPT USA, Inc.(以下SPT USA)を設立し、SPTS Technologies Limited(以下SPTS)より事業の一部を譲り受けることにしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 事業譲り受けの理由

当社は、住友精密工業株式会社とSPTSの合併事業として2011年よりその活動を続けてまいりました。今般SPTSが、Advanced Packaging、MEMS、RF、パワーデバイスの製品市場向けに、保有技術および経営資源を中低温・枚葉処理装置のEtch、CVD、PVD製品群へ集中する戦略を決定しました。その結果を受けて、当社は高温・バッチ処理装置を主体とするThermal Products事業(以下TP事業)を譲り受ける機会を得ました。

当社は、事業規模の拡大ならびに海外拠点の獲得が図れること、既存製品・技術とのシナジー効果が期待できることなどから、新会社SPT USAを設立の上、本TP事業を譲り受けることといたしました。

#### 2. TP事業の概要

このTP事業は、半導体やベンチャー、IoT/IoE関連企業の大拠点である米国シリコンバレーに本拠を置く半導体製造工程用の熱処理炉関連ビジネスで、新作装置、Remanufacturing装置、スペアパーツの販売や、修理メンテナンス、アップグレードなどのサービス提供からなり、併せて関連製品の開発も行っております。また本TP事業は、これまで安定した売り上げを計上しており、今後もこの傾向が続くものと予想しています。

#### 3. 今後の事業展開

今回のTP事業の譲り受けにより、当社はSPTSの販売・サービス網を通じて、TP事業製品に関するグローバルなサービスを提供できるようになります。また、米国シリコンバレーに拠点を置き、世界的なMEMS・半導体製造装置メーカーとしての地位を確立し、継続的な成長に努めてまいります。

さらに、当社とSPT USAがお互いの能力を補完し、シナジー効果を最大限に発揮することにより、既存のお客様や新たな市場の要求に応える製品・サービスの提供が可能となります。一例として、TP事業製品の高温プロセス技術のひとつである厚膜Poly-Si形成プロセスを、国内外の既存のMEMS、パワーデバイス、RF、Advanced Packagingなどのお客様に、新たに展開し、既存製品・技術とのシナジー効果で更なる成長を目指してまいります。

#### 《本件に関するお問い合わせ先》

SPPテクノロジーズ株式会社 業務部【菊池】

TEL: 03-3217-2819 FAX: 03-3217-2829

以 上